

Índice

1, 57-58		
&, 57, 201-202, 359	Backplane, 323	de saída ROM, 427-428
-, 201-202	Barramento	de transferência de dados, 470
+, 201-202	bidirecional, 364-365, 425	driver, 274-276
A/D	ciclos de, 524	não-inversor, 278
de aproximações sucessivas, 395-396	contenção de, 278	tristate, 278
de rampa digital, 391-394	de controle, 425, 524	Byte, 21-22, 420
crescente/decrescente, 401-402	de dados, 425, 522	, , , ,
de rampa dupla, 403	definição, 356	C, 125, 215
flash, 401-404	em flutuação, 357	C1, 125, 241
rastreador, 401-402	operação, 359-365	CAD (computer-aided design), 499
Ação de absorção de corrente, TTL, 258, 262	representação de, 364	Capacidade memória, 420
Ação de fornecimento de corrente, TTL, 258, 262	de endereço, 425	expansão da, 464-465
Adicão	drivers de, 362	Captura de esquemático, 499
BCD, 168	em alta impedância, 356	Carga paralela, 207-210
binários, 161	em flutuação, 357	Carga TTL, 268-271
em sistema de complemento a 2, 165	expandindo o, 362-363	Carregamento da saída, 95
hexadecimais, 168-170	representação simplificada, 363-364	Carry
Amplificador operacional (D/A), 383-384	sinais, 360-361	antecipado, 175-176
Amplificador sensor (em DRAM), 455	sistema de, 522-524	bit, 161, 171
Apagamento em bloco, 436-437	unidirecional, 522	propagação do, 175-177
Aplicações de dispositivos de lógica programável, 487-509	BASIC, linguagem, 519-520	pulsação por, 175-176
Aquisição de dados, 394-395	BCD/DEC, 329-330	Cascateando contadores BCD, 219-220
Aritmética digital, 160-187	BEDO (EDO por rajada), 462	Cascateando somadores BCD, 181-182
adição BCD, 168	BIN/OCT, 329-330	Cascateando somadores paralelos, 176-177
adição binária, 161	Binariamente ponderados, 384-385	CD, 420
adição hexadecimal, 168-170	Bit, 6	Célula de memória estática NMOS, 450
circuito integrado do somador completo, 176-177	Bit AC0(GAL 16V8A), 491	Chave bilateral, 295-297
circuitos, 170-171	Bit de overflow, 173-174	Chave sem trepidação, 110-111
circuitos e operações, 160-187	Bit de sinal, 162	Checksum, 477
divisão binária, 168	Bit de soma 1, 71	Chip, 86
multiplicação binária, 166-167	Bit mais significativo (MSB), 6	Ciclo
propagação do carry, 175-177	Bit menos significativo (LSB), 6	de busca, 521
representação de números sinalizados, 161-165	Bit SYN (GAL 16V8A), 491	de desenvolvimento (para PLDs), 501-502
representação hexadecimal de números sinalizados, 170	Bits de desabilitação de termos-produto (PTD), 491	de escrita, 450-451
resumo, 186	Bloco de controle comum, veja também A533 símbolos	de execução, 521
sistema em complemento a 2, adição, 165, 177	lógicos padrão IEEE/ANSI, 126-127, 201-202	de vida das famílias lógicas, 294
sistema em complemento a 2, multiplicação, 165	Bolhas, 50-54	Circuito(s)
sistema em complemento a 2, subtração, 166, 177-179	Booleana	aritméticos, 170-171
somador BCD, 180-182	álgebra, 29-59	conformador de pulsos, 194
somador completo, 171	avaliação das saídas dos circuitos lógicos, 38-40	de amostragem e retenção, 406
somador paralelo binário, 171	descrição dos circuitos lógicos, 37-38	detector de transição, 117
subtração hexadecimal, 169	escolha da representação, 53-56	digitais, veja também circuitos lógicos, 8-9
Armazenamento	implementando circuitos a partir de expressões, 39-40	gerador de clock, 144-147
auxiliar, 441	operação AND, 34-36	para habilitar/desabilitar, 84-86
e transferência de dados, 132-134	operação NOT, 31, 36-37	direcionador de pulsos, 85-86
em dados com o sistema desligado, 468	operação OR, 31-34	EX-NOR, 79-83
temporário, RAM, 447	porta NAND, 41-42	EX-OR, 79-83
Arquivo do mapa de fusíveis, 498	porta NOR, 40-43	inibidores, 36
Arquivo fonte, 502	representação lógica alternativa, 50-53	
Arranjos multiníveis, 445	resumo, 32	integrados de ULA, 182-185
ASCII (American Standard Code for Information	simplificando circuitos lógicos, 65	expandindo uma ULA, 183-184 operações, 182-184
Interchange), 22-23	tabelas-verdade, 31	outras ULAs, 184
Atrasos de propagação (t _{PLH} /t _{PHL}),	teoremas, 43-45	
circuitos integrados, 255	teoremas de DeMorgan, 45-47	integrados dedicados a uma aplicação específica
em contadores assíncronos, 204-205	variáveis e constantes, 30-31	(ASICs), 446, 508 integrados digitais, 9
em flip-flops, 127	Bootstrap, 438	lógicos
porta NAND TTL, 265	Borrow, 210	analisando, 55
Atuador, 378	Buffer(s), 237	aritmética, 170-171
Autoteste no início de operação da RAM, 475	coletor aberto, 274-276	circuito conformador de pulsos, 194
• •	,	eneuno comormador de puisos, 194

circuito direcionador de pulsos, 85-86	Comando	Contagem
combinacionais, veja Circuitos lógicos	de apagamento, 438	binária, 6-7 decimal, 5
combinacionais definição, 9	de leitura, 437-438 de verificação de apagamento, 438	hexadecimal, 19
descrição algébrica, 37-38	Combinando chips de DRAMs, 467-468	octal, 17-18
determinação dos valores das saídas, 38-40	Comparador, 351-354	operação de, 137
determinando o nível de saída a partir do	aplicações, 353	terminal crescente, 210
diagrama, 38-40	de tensão, 301-302	terminal decrescente, 210
diagramas esquemáticos, 89-90	entrada de dados, 351-352	zero, 6 Controlador dedicado, 12
elementos de memória, <i>veja</i> Flip-flops	entradas para ligação em cascata, 352 saídas, 352	Controlador dedicado, 12 Controle de um motor de passo, 224-226
implementando funções booleanas, 39-40 interface, 297-298	símbolo IEEE/ANSI, 353	Conversão paralela-serial, 337-338
para desabilitar, 84-86	Compilador, 499, 519-520	Conversor(es)
para habilitar, 84-86	Compilador universal para lógica programável (CUPL),	analógico-digital (A/D), 4, 377, 391-404
portas lógicas, veja Portas lógicas	445-446	ADC0804, CI A/D de aproximações sucessivas,
lógicos combinacionais, 63-99	Complemento, veja também Inversor	398-399
EX-NOR, 79-83	Complemento a 1, 162	aquisição de dados, 394-395 circuito de amostragem e retenção, 406
EX-OR, 79-83	Complemento a 2 adição, 165	de aproximações sucessivas, 395-396
forma de soma de produtos, 64 gerador e verificador de paridade, 83-84	forma, 162	de códigos, 440
implementando o projeto, 68-73	representação, 164-165	de níveis de tensão, 298
método do mapa de Karnaugh, 73-76, 173-175	sistema, 162	de rampa digital, 391-394
múltiplas saídas, 85-86	subtração, 166	de rampa digital crescente/decrescente, 401-402
produto de somas, 64	Complemento ou inversão (operação NOT), 36-37	de rampa dupla, 403
projeto, 68-73	Computador digital, <i>veja também</i> Microcomputador, 10- 12, 377-378	erro de quantização, 393 flash. 401-404
resumo, 98-99	12, 377-378 Comuta, 6	modulação sigma/delta, 403-404
simplificação algébrica, 65-68 simplificando, 65, 73-77	Condições don't care, 79	multiplexação, 406-407
lógicos MSI, 314-365	Conexão wired-AND, 274	outros métodos de conversão, 401-402
barramento de dados, 356	Contador(es), 191-243	precisão, 393
BCD para decimal, 318	74193 (LS193/HC193), 209-214	rastreador, 401-402
codificadores, 325-329	assíncrono (por pulsação), 192	resolução, 393
decodificadores, 315-322	atraso de propagação, 204-205	tempo de conversão, 394, 398 tensão-freqüência, 403
demultiplexadores (DEMUXs), 340-347	circuitos integrados, 198-202 CMOS, 279	voltímetro digital, 404-405
displays de cristal líquido (LCDs), 323-325 multiplexadores (MUX), 332-335	crescente, 202	de código, 354-356
registradores tristate, 357-359	decrescentes, 202	Digital-Analógicos (D/A), 4, 377
resumo, 365	módulo, 193	aplicações, 389
NOT (INVERSOR), 36-37	atraso de propagação assíncrono, 204-205	bipolar, 383-384
circuitos contendo, 37-38	BCD, 198	circuito integrado (AD7524), 388-389 circuitos, 383-387
CMOS, 286	cascateamento, 219-220	com saída em corrente, 385
definição, 36-37 escolha da representação, 53-56	decodificação, 217-218 binário, 137	controle, usado em, 389
implementando expressões booleanas, 39-40	com módulos $< 2^{N}$, 194-198	conversão, 378-383
inversor controlado, 82	com registrador, circuitos integrados, 234	conversão analógico-digital, 391
N-MOS, 283	com registradores de deslocamento, 226-227	digitalizando um sinal, 389
representação alternativa, 50-53	com vários estágios, 214	entrada BCD, 382 entradas ponderadas, 379-380
símbolo, 36-37	de palavras, 344	erro de offset, 388
teoremas de DeMorgan, 45-46	de refresh, 460 decádico, 198	escada, 380
para habilitar/desabilitar, 147, 84-86 seqüenciais	decodificação BCD, 217-218	especificações, 387
análise, 143-145	decodificação de, 215-218, 229	monotonicidade, 388
projeto, 220-226	decodificação de glitches, 218-219	forma de onda de saída, 380
CIs digitais bipolares, 87	e registradores, 191-243	pesquisa de falhas, 390
ECL (Veja também Família Lógica TTL), 279-282	em anel, 226-227, 327-329	precisão da conversão, 384-385 precisão, 386
CIs digitais unipolares, 87	circuito, 327-329 diagrama de estados, 226-227	R/2R, 386
CLEAR, 123	partida, 227	reconstrução do sinal, 389
Clock a cristal, gerador de, 146	em anel torcido, 227	resolução, 380-381
circuitos geradores de, 144-147	entrada paralela/saída paralela, 234-237	resolução percentual, 380-381
definição, 113	entrada paralela/saída serial, 237-238	saída analógica, 379
demultiplexer, 341	entrada serial/saída paralela, 238-240	saída de fundo de escala, 378, 380 serial, 389
desalinhamento do, 113-115	entrada serial/saída serial, 237	tamanho do degrau, 380
entradas CPU e CPD, 209-210 sinais de, 146-150	freqüência, 230-232 glitches, 195-196	tempo de estabilização, 388
tempo em ALTO _{tw} (H), 127-128	idéia básica, 221-222	teste de precisão estático, 389
tempo em BAIXA _{tw} (L), 127-128	inicializável, 207-209	teste do tipo escada, 389
tempos de transição, 127-128	Johnson, 227	Correntes de entrada para dispositivos-padrão, 298
CMOS avançado de baixa tensão, 293	mostrando os estados, 197	Correntes de saída para dispositivos-padrão, 298
CMOS avançado, 74AC/ACT, 289	paralelos, veja Síncronos	CPU, 11-12 Cristal de quartzo, 146
CMOS de alta velocidade, 74HC/HCT, 289	pesquisa de falhas em, 241-243 por pulsação, <i>veja</i> Contadores assíncronos, 192	CT, 201-202
Codificadores, 325-329 chaves de, 327-329	procedimento de projeto, 221-224	CTR, 201-202
de 8 linhas para 3 linhas, 325	realimentação com, 226	CUPL (compilador universal para lógica programável),
de prioridade, 326	registrador de deslocamento, 226-227	445-446, 499
de prioridade BCD para decimal, 326-327	relógio digital, 231-234	arquivo fonte, 502
octal para binário, 325	resumo, 229, 243	ciclo de desenvolvimento, 501-502 especificando os pinos, métodos de, 499
Códigos, 20-21	síncrono (paralelo), 205	exemplos, 501-508
alfanuméricos, 22-23	CIs reais, 207 crescente e crescente/decrescente, 207	gabarito para, 499
ASCII, 22-23 BCD (Decimal codificado em binário), 20-21	decrescente e crescente/decrescente, 207	simulador, 502
binários, 20-21	inicializável, 207-209	sintaxe dos operadores lógicos, 501
alfanuméricos, 22-23	operação, 205-206	vetores de teste, 502
BCD, 20-21	projeto, 220-226	D 125 215 241
método da paridade para detecção de erros, 23-24	vantagens sobre os contadores assíncronos, 206	D, 125, 215, 241 D/A, <i>veja</i> Conversor digital-analógico D/A
puro, 20-21	síncronos, projeto de, 220-226 spike, 195-196	D/As bipolares, 383-384
de comando, 436-437 de operação, 517	tabela de excitação do J-K, 221	Decimal codificado em binário, 20-21

Decodificação	programáveis em campo (FPLA), 445-446	latch up, 292
ativa em ALTO, 216-217	resumo, 508	margens de ruído, 290
ativa em BAIXO, 215-218 de contadores, 215-218	saída de polaridade programável, 444-445	memória flash (28F256A), 437-439
contador Johnson, 228	simbologia, 442 software de desenvolvimento, 498	níveis de tensão, 290
glitches, 218-219	Schmitt-trigger, 140-141	PD aumenta com a freqüência, 290-291 porta de transmissão, 295-297
incompleta do endereço, 467-468	Distribuidor de dados, 340-347	porta NAND, 286-287
Decodificador(es), 315-321	Divisão binária, 167	porta NOR, 287-288
1 para 8, 315, 316	Divisão de frequência, 136-139, 194	saídas em dreno aberto, 294-295
1 para 10, 318 3 para 8, 315, 316	Divisor de frequência variável, 213-214	saídas ligadas em curto, 294-295
4 para 10, 318	DIVn, 201-202, 213-214 Downloading, 432	saídas tristate, 294-295
aplicações, 319	DRAM EDO, 462	sensibilidade a eletricidade estática, 292 série 4000/14000, 88, 288
BCD para 7 segmentos, 321-322	DRAM FPM, 462	série 74AC, 88, 289
BCD para decimal, 318-319	DRAM, veja RAM dinâmica	série 74ACT, 88, 289
binário para octal, 315, 316	Driver, decodificador, 318-319	série 74AHC, 289
de coluna, 426-427 de linha, 426-427	DSP (processamento digital de sinais), 409-410	série 74C, 88, 289
demultiplexador, 340-347	Dual-in-line package, 86	série 74HC, 88, 289
displays de cristal líquido (LCDs), 323-325	EEPROMs (PROMs eletricamente apagáveis), 433-436	série 74HCT, 88, 289 série 74LV, 293
divisão no tempo, 337	Elementos de memória, veja Flip-flops	série 74LVC, 293
endereço, 427	Encapsulamento de circuitos integrados, 258-260	série 74LVT, 293
entradas de habilitação, 315-318	Endereço (endereçamento), 420-421, 512, 517	tensão da fonte de alimentação, 88, 289-290
Demultiplexadores (DEMUXs), 340-347 1 para 8, 340-347	barramento de, 425, 428, 456-458, 464, 522	terra, 88
aplicações, sistema de monitoração de segurança,	código de, 139 decodificação incompleta, 467-468	TTL acionando, 298
341-343	decodificadores de, ROM, 427	velocidade de comutação, 291
clock, 341	direto, 518	lógica MOS complementar, <i>veja</i> Família Lógica CMOS, 282-288
Denominação de sinais ativos em nível BAIXO, 56	do operando, 512	características, 285-286
Denominação de sinais de dois estados, 56	entradas de, 332, 422-424	complementar, veja Família lógica CMOS
Dependência AND (G), 215	imediato, 518	complexidade do processo de fabricação, 285
Dependência de controle (C), 214-215 Dependência, notação, <i>veja</i> Notação de dependência	modos de, 518	consumo de potência, 285
Desacoplamento da fonte de alimentação para TTL, 273	multiplexação de (DRAM), 455-458 registradores apontadores, 470-471	descarga eletrostática (ESD), 286
Desalinhamento, clock de, 146-150	tempo de preparação, 450	fan-out, 285 MOSFETs, 282-288
Descarga eletrostática (ESD), 286	Entrada(s)	N-MOS, 282-288
Detecção de erros, método da paridade para, 23-25	assíncronas, 123	sensibilidade a eletricidade estática, 285-286
Detecção de uma sequência de entrada, 132	BCD de um D/A, 382	velocidade de operação, 285
Diagrama(s) de conexões de circuitos lógicos, 89-90	de clock de contagem crescente, 209-210	lógica NMOS, 9
de tempo, 8	de contagem decrescente, 209-210 de controle, 114, 123	circuitos lógicos, 282-288
de um barramento simplificado, 361-362	de controle, 114, 123 de controle síncronas, 114	margens de ruído, 285
de transição de estados, 138, 196-197	de disparo (trigger), 116-117	velocidade de operação, 285 lógica TTL, 9
contador módulo 6, 196-197	de habilitação, decodificadores, 315-318	ação de absorção de corrente, 262
contador módulo 8, decrescente, 202	de Leitura/Escrita (R/W), 423	ação do pull-up ativo, 262
contador síncrono, 196	de PRESET, 210	acionamento por CMOS, 298
de um barramento simplificado, 361-362 determinando o nível lógico de saída a partir de, 38-40	de seleção (em MUXs), 332	acionando CMOS de alta tensão, 298
Digital versus analógico, 377-379	de Strobe (na DRAM), 455 diferenciais, 398	alta velocidade, série 74H, 266
Digitalizando um sinal, 389, 394-395	em flutuação, 89, 271	baixa potência, série 74L, 266 características da série padrão, 263-265
reconstrução, 395-396	não conectadas	carregamento, 268-271
Dígito(s), 2-3, 5	CMOS, 89	circuito de saída totem-pole, 260-263
binário, 6	TTL, 89	colocando entradas em nível BAIXO, 272
mais significativo (MSD), 5 menos significativo (LSD), 5	paralela/saída paralela, 234-237	comparação com as séries CMOS, 292
DIMMs, 462	paralela/saída serial, 237-238	comparação de características das séries, 267
Diodo Schottky, 266	serial/saída serial, 237 síncronas, 114	conectando entradas juntas, 271-272 conectando saídas, 273-276
Diodos emissores de luz (LEDs), 322	TTL conectadas juntas, 271-272	dissipação de potência, 265
DIP (dual-in-line package), 86	Erro	entradas não-conectadas, 89, 271
Disco magnético (memória), 420	de fundo de escala (D/A), 387	faixa de temperatura, 264
Disparado por transição, 114	de linearidade (D/A), 387	faixas máximas de tensão, 265
Displays a gás, 325	de offset, 388	fan-out, 265
de cristal líquido reflexivos, 323	de quantização, 393	folhas de características dos fabricantes, 263-26
LCD, 323-325	Escala de integração muito grande (VLSI), 87 Estado desabilitado (alta impedância), 277-278	intervalo de tensão para nível baixo, 88-89 INVERSOR, 87-88
LED, 322	Estado habilitado, 277	níveis de tensão, 264-265
Dispositivos	Estado quase-estável 141	operação do circuito no estado ALTO, 260-263
de armazenamento de massa, 419	Execução de um programa em linguagem de máquina.	operação do circuito no estado BAIXO, 260-261
de lógica programável (PLDs), 96-98	519-522	outras características, 271-273
apagáveis (EPLDs), 447 aplicações, 487-509	7.	porta NAND básica, 260-263
arquitetura, 442-444	Falhas externas, 94-95	porta NOR básica, 263
arranjo (matriz) lógico genérico (GAL16V8A),	Família de circuitos integrados ECL, 9, 279-282	saídas em coletor aberto, 273-276
488-498	lógica CMOS, 202	Schottky de baixa potência, série 74LS, 266-267 Schottky, série 74S, 266
arranjos multinível, 445-446	acionando TTL, 298	série ALS, 87-88
compilador universal para lógica programável	avançada de baixa tensão, 9, 87-90, 292-294	série AS, 87-88
(CUPL), 445-446	BiCMOS, 289	série FAST (74F), 267
complexa (CPLD), 445 encapsulamento de memória padrão JEDEC, 452	características das séries, 288-282	série LS, 87-88
exemplo simplificado, 97	comparação com as séries TTL, 292	série S, 87-88
fusível de polaridade, 444-445	compatível pino a pino, 288 dissipação de potência, 290-291	séries aperfeiçoadas, 265-268
idéia básica, 441	eletricamente compatível, 288	subfamílias, 87-88 tensão de alimentação, 88
linhas de entrada, 442	entradas não-conectadas, 89, 291-292	terisão de arimentação, 88 terra, 88
linhas de produto, 442	faixas de tensão para os níveis lógicos, 88-89	transientes de corrente, 272-273
mapa de fusíveis, 445-446	fan-out, 291	tristate, 276-279
outras características, 445 PAL, 444	flip-flop SET CLEAR, 288	lógica semicondutor com óxido metálico, veja
programação, 97	funcionalmente equivalente, 288 INVERSOR, 87, 286	Família Lógica MOS.
1 V	1111 LINDON, 01, 400	lógica transistor-transistor, veja Família Lógica TTL

lógicas de circuitos digitais integrados, veja Família	Giga-scale integration, 87	acesso seqüencial, 421
lógica de circuitos integrados	Glitches, 195-196	apenas de leitura, 421
lógicas de circuitos integrados, 253-304	Glossário, 560-567	auxiliar, 391, 419
bipolar, 87	Grupamento, 73-77	bootstrap, 439
características básicas, 85-90	GSI, 87	cache, 470
definidas, 254-255	331, 07	capacidade, 420
ECL, 279-282	HPRI/BCD, 329	CD, 420
	TH RIBCD, 525	CDROM, 434-436
interfaceamento, 297-298	1 F 2 1	
MOS, <i>veja</i> Família lógica MOS	Implicações do teorema de DeMorgan, 46	célula, 420
resumo, 303-304	Imunidade ao ruído, 256	célula de memória RAM estática bipolar, 450
terminologia, 254-260	Inativo (não-acionado), 56	conexões com a CPU, 424-425
TTL, veja Família lógica TTL	Instrução(ões), 517-520	de acesso aleatório, 421
ULA, 182-185	de decisão, 512	de acesso sequencial (SAM), 421
unipolar, 87	de endereço único, 517	de armazenamento, 421
Fan-out, 255	de múltiplos bytes, 517-520	de Leitura/Escrita (RWM), 421
CMOS, 291	Integração	de massa, 421
determinação do, 268-271	em larga escala (LSI), 87	de trabalho, 419
MOS, 285	em média escala (MSI), 87	densidade, 421
TTL, 268-271	em pequena escala (SSI), 87	dinâmica, dispositivos de, 421
Fator de carregamento, 255	Interfaceamento	dispositivos, 418-478
FIFO, 470	com o computador, 514	estâtica, dispositivos, 421
Firmware, 439	com o mundo analógico, 376-411	expansão, 463-468
	de circuitos integrados, 297-298	FIFO, 470
Fita magnética (memória), 420		
Flip-flop(s), 10	digital/analógico, veja Conversores A/D e D/A	flash, 420
analisando circuitos seqüenciais, 143-145	Interpretação do símbolo lógico, 51-52	Fold-back, 467-468
aplicações, 130	Interrupção (CPU), 524	funcionamento geral, 422-424
característica de memória do, 107	Intervalo de amostragem, 230	funções especiais, 468, 470
clocked, 114	Inversão, 31	habilitação, 423
com clock, 113-115	Inversor(es), 36-37	magnética, 420
D, 120-121	circuitos contendo, 37-38	mapa de, 467-468
	inversor controlado, 82	módulo de, 463-468
entradas assíncronas, 123	mversor controlado, 62	
J-K, 118-119	IDDDG 100	não-volátil, 425
latch D (latch transparente), 121-122	JEDEC, 498	palavra de, 420
princípios básicos, 113-115	encapsulamento padronizado de memórias, 452	principal, 419
S-C, 115-117		RAM NMOS estática, célula de, 450
definição, 106	Largura dos pulsos assíncronos, 127-128	resumo, 478
detecção de uma sequência de entrada, 132	Latches, veja também Flip-flops, 10	somente de leitura, veja ROM
	limpando, 107-108	terminologia, 419-420
dispositivos correlatos, 105-151	setando, 107	unidade de, 11
divisão de frequência e contagem, 136-139		
entradas assíncronas, 123	transparente (Latch D), 121-122	volátil, 421
latch com portas NAND, 107-111, 112-114	Latch-up, 292	Método
latch com portas NOR, 111-112	LCDs, 522-524	da paridade ímpar, 24
latches, 10	LCDs do tipo back-lit, 323	da paridade par, 23-24
limpando os, 107	Lei(s)	das divisões sucessivas, 15-16
mestre/escravo, 130	associativas, 44	de representação de barramentos, 364
	comutativas, 44	Microcomputador, 12
multivibrador biestável, 106		aplicações, 139
N-MOS, 285	distributiva, 44	
pesquisa de falhas em circuitos com, 146-150	Limiar de tensão negativa (V _T .), 140-141	definição, 12
quando a alimentação é ligada, estado do, 112	Limitações das técnicas digitais, 3-4	elementos básicos, 515-516
registradores de deslocamento, 135-136	Limpando um flip-flop, 107-108	estrutura típica, 522-524
ressetando, 107	Linguagem(ns)	execução de um programa em linguagem de máquina,
resumo, 150	assembly, 520	521-522
	BASIC, 519-520	instrução de endereço único, 517
sinais de clock, 112-114		instrução de múltiplos bytes, 517-520
sincronização, 130-131	C, 519-520	
temporização, 127-130	de alto nível, 519	interfaceamento, 514
tempos de preparação (setup) e manutenção (hold),	de máquina, 519-520	organização básica de um sistema com, 513-515
114-115	Linhas de dados, 139	palavras de computador, tipos, 516-517
terminologia, 109-110	Linhas de dados bidirecionais, 365, 522	palavras de instrução, 517-520
Floor de sinel 102	Lógica	resumo, 525-526
Fluxo do sinal, 192	BiCMOS, 289, 293	temporização, 524
Folhas de características de circuitos integrados, 527-559		unidade de entrada, 11
Fonte de referência de precisão, 384-385	com acoplamento pelo emissor (ECL), 9, 279-282	unidade de memória, 11
Forma de onda em escada D/A, 380	em modo de corrente, 279	
Forma de soma de produtos, 64	programável, 96-98	unidade de saída, 12
Frequencímetro, 230-232	LSI, 87	Microcontrolador, 12
Funções especiais da memória, 468-470	Luz UV, EPROMs, 432-433	Microprocessador, 12
Fusível de polaridade, 444-445		comentários finais, 525
1 distret de potaridade, 444 443	Macrocélulas da lógica de saída (OLMC), 488	introdução, 510-525
G 215		operação de ESCRITA, 424-425
G, 215	Magnitude de números binários, 162	
GAL16V8A, 488-498	Mainframe, 11-12	operação de LEITURA, 425
bit AC0, 491	Mapa de Karnaugh	resumo, 525-526
bit SYN, 491	condições don't care, 79	seção de registradores, 515
bits de desabilitação dos termos produto (PTD), 491	formato, 73-76	seção de temporização e controle, 515
diagrama lógico, 489	grupamento, 73-77	temporização, 524
macrocélulas da lógica de saída (OLMC), 488	método, 73-76	unidade lógica aritmética (ULA), 513
matriz de termos de entrada, 488	resumo, 79-80	Minicomputador, 11-12
		Minuendo, 166
modo complexo, 490	simplificação, 73-77	
modo registrador, 490	Margem	Mnemônico, 520
modo simples, 491	de ruído, 256	Modo complexo, 493-494
multiplexador de realimentação (FMUX), 490	CMOS, 290	Modo de comutação, 118
multiplexador de saída (OMUX), 490	DC, 256-257	Modo registrador, 490
palavra de controle da arquitetura, 491	N-MOS, 285	Modo simples, 491
	para estado ALTO (V _{NH}), 257	Modulação sigma/delta (A/D), 403-404
produto de duas entradas (PTMUX), 490		Módulo, 138
soma de produtos, 490	para nível BAIXO (V _{NL}), 257	
Geração de uma função lógica, 340	Matriz de entrada (GAL 6V8A), 488	alterando o, 197
Gerador(es)	Matriz de registradores, 426-427	contador em anel, 226-227
de clock controlado a cristal, 146	Máxima frequência de clock (f _{MAX}), 127	contador Johnson, 227
de funções, 440-441	Meio somador, 173-174	procedimento geral, 198
de rançoes, 440-441	Memória 9-10	variável. 212-214

Monoestável, 141-143	G, 215, 347, 348	Pinos de entrada/saída comuns (RAM), 448-449
não-redisparável, 141	HPRI/BCD, 329	Pixels, 324-325
redisparável, 141 Monotonicidade (D/A), 388	P, 353 Q, 353	PLD, veja Dispositivos de lógica programável
MOSFET, 282-285	R, 126, 241	apagáveis, 447 complexos, 445
chave básica, 282-283	S, 126	Ponta de prova lógica, 90-97
por depleção, 282-285	SRGn, 241	Porta(s)
por enriquecimento, 282 Mostrando os estados do contador, 197	Σ (sigma), 185 →, 57, 241, 276-277, 279, 329-330	AND, veja também Circuitos lógicos combinacionais, 34-35
MROM, 429	<i>♦</i> , 276-277, 329-330 <i>♦</i> , 276-277, 329-330	circuitos contendo, 37-38
MSI, 87	$\overline{\nabla}$, 279	de E/S, 524
Múltiplas saídas, circuitos lógicos com, 85-86	Números sinalizados, representação, 161-165	de entrada/saída, 524
Multiplexação, 332 A/D, 406-407	Observação/análise, processo de pesquisa de falhas, 329,	de transmissão CMOS, 295-297
de decodificadores/drivers e displays, 337	331	decodificação de contadores com, 215-218 definição, 34-35
de endereços (DRAM), 455-458	Octetos, grupamentos, 73-77	descrição booleana, 37
por divisão no tempo, 344	Op code, 517	em flutuação (EPROMs), 432-433
Multiplexador(es) de duas entradas, básico, 332-333	Operação AND, 31, 34-36	escolha da representação, 50-56
de realimentação (FMUX), 490	aritméticas, 512	frequencímetro, 230-232 implementação a partir de expressões booleanas, 39-40
de saída (OMUX), 490	de escrita, RAM, 448	lógicas, 29-59
de termos-produto (PTMUX), 490	de leitura, 421	AND, 34-36
MUX, 332-335 aplicações, 336-337	CPU, 425 RAM, 447-448	circuito NOT (INVERSOR), 36-37
de 2 entradas, 332-333	de transferência, 132	determinação dos valores das saídas, 38-40 escolha da representação, 53-56
de 8 entradas, 333	lógicas, 31	NAND, 41-42
de 4 entradas, 333	NOT, 31	não-inversoras, 51
quatro de 2 entradas, 335 seqüenciamento de operações usando, 338-340	OR, 31	NOR, 40-43
Multiplicação	escolha de representação, 53-56 resumo, 34-35	operações, 31 OR, 32-33
AND, 34-35	Operando, 512	representação alternativa, 50-53
binária, 166-167	OR, porta, 32-33	representações IEEE/ANSI, veja também
de números binários, 166-167	circuitos contendo, 37-38	Símbolos lógicos IEEE/ANSI, 57-58
em um sistema com complemento a 2, 167 Multivibrador(es)	definição, 32-33 ECL, 279	resumo, 58
estáveis, 144-147	implementando expressões booleanas, 39-40	tabelas-verdade, 31 teoremas booleanos, 43-45
temporizador 555 usado como, 145	representação alternativa, 50-53	teoremas de DeMorgan, 45-47
biestáveis (<i>veja também</i> flip-flops), 106, 143	símbolo, 32	resumo da operação, 35
monoestável, 143 MUX, <i>veja</i> Multiplexadores	teoremas booleanos, 43-45 Oscilador controlado a tensão (VCO), 404-405	símbolo, 35
	Oscilador, Schmitt-trigger, 145	Power down (na MROM), 431 Preparação para apagar, 438
NAND, porta, 41-42	Osciloscópio de memória digital, 407-408	Preparação para programar, 438
circuito interno de um flip-flop J-K disparado por	OTP (ROM programável somente uma vez), 431-432	PRESET, 123
transição, 119-120 circuito interno de um flip-flop S-C disparado por	Overflow, 166 Override inputs, 123	Problemas de temporização em circuitos com flip-flops,
transição, 117-118	Override inputs, 123	129-130 Processamento digital de sinais (DSP), 409-410
CMOS, 286-287	P, 353	Processo de "dividir e conquistar", 329, 331
decodificação de contagem, 215-218	PAL, 444	Produto de somas, 64
definição, 41-42 escolha de representação, 53-56	PALASM, 499 Palavra, 516-517	Produto velocidade-potência, 256
latch, 107-111	contador de, 344	Program Counter, 516 Programa
N-MOS, 284, 285	de computador, definição, 516-517	comandos, 438
representação alternativa, 50-53	de controle da arquitetura, 491	definição, 3
TTL, 263-265 universalidade das, <i>veja também</i> Circuitos lógicos	de dados, 362 tamanho de, 516-517	execução, 521-522
combinacionais, 47-50	Parâmetros de tensão para CIs digitais, 254-255	Programador, 511-512 Projetando circuitos lógicos combinacionais, 68-73
Negação, 163	Parasita, 292	PROMs a fusível, 431
Nível(is)	Parcela(s), 165, 171	PROMs eletricamente apagáveis (EEPROMs), 433-436
ativo (de acionamento), 55-56 de tensão inválidos, 257-258	Pares, grupamento, 73, 75	Prós e contras (de memórias não-voláteis), 436-437
lógico, 31	Paridade bit, 23-25	Pulsador lógico, 302
lógicos ativos (de acionamento), 51-52	erros de, 23-25	Q, 353
Nixie tube, 217-218	gerador, 83-84	Quantidade analógica, 377
NOR, porta, 40-43 CMOS, 287-288	verificação, 24, 83-84	Quantidades binárias, representação das, 7-8
definição, 40	Partes principais de um computador, 11	Quartetos, agrupamentos de, 73-76
ECL, 279	Passos discretos, 3 Periféricos, 514	Quatro multiplexadores de 2 entradas, 332
escolha da representação, 53-56	Pesquisa de falhas	R, 126
flip-flop SC, 111-112	contadores, 241-243	RAM (Memória de acesso aleatório)
latch, 111-112 N-MOS, 285	conversores A/D, 390	autoteste ao ligar, 475
representação alternativa, 50-53	decodificadores, circuitos com, 329-332 diagrama de pesquisa de falhas (depuração), 350	definição, 421 dinâmica (DRAM), 453-454
universalidade da, 47-50	display de um contador BCD de vários dígitos, 347-351	BEDO (EDO por rajada), 462
Notação de dependência, 57-58	dividir e conquistar, 329-332	ciclos de Leitura/Escrita, 458
1, 57-58, 241	encontrando curtos, 302	combinando CIs de, 468
-, 201-202, 215 &, 57, 201-202, 359	estudo de casos, 95-96	contador de refresh, 460
/, 241	falhas externas dos CIs, 94-95 falhas internas dos CIs, 91-94	controladores de, 460 DIMMs, 462
+, 201-202, 215	ferramentas usadas em, 90-91	EDO, 462
BCD/DEC, 329-330	flip-flops, 146-150	estrutura e operação, 454-458
BIN/OCT, 329-330 C, 125, 215	observação/análise, 329-332	FPM, 462
C1, 125, 215 C1, 125, 241	passos básicos, 90-91 sistema de monitoração de segurança, 347-351	multiplexação de endereço, 455-458
CT=0, 201-202	sistema de momtoração de segurança, 347-351 sistema síncrono de transmissão de dados, 347-351	REFRESH, 453, 458-461 SDRAM (DRAM síncrona), 462-463
CTR, 201-202	sistemas com RAMs, 470-477	SIMMs, 462
D, 125, 215, 241 DIVn, 201-202, 213-214	sistemas de lógica seqüencial, 241-243	SODIMMs, 462
Eq. s/IR-1, 56-58, 329-330	sistemas digitais, 90-97	tecnologia, 462-463
,	somador/subtrator paralelo binário completo, 185-186	dispositivos dinâmicos, 421

estática (SRAM), 449-453	Salto, 512	digitais, 3
estrutura (arquitetura), 516-519	Salto condicional (desvio), 512	conceitos, 1-13
expansão da capacidade, 464-465 expansão do tamanho da palavra, 463-464	SAM (memória de acesso seqüencial), 421 SDRAM (DRAM síncrona), 462-463	indicação de intervalos de tensão típicos, 8 pesquisa de falhas, 90-97, 302-303, 329-332,
pesquisa de falhas, 470-477	Seção de registradores, microprocessador, 515	347-351
semicondutora, 447	Seleção do chip (CS), 425, 448	sinal típico, 8
Rastreador de corrente, 96-97, 302-303	Seletores de dados, 332-335	híbridos, 4
Reconstruindo um sinal digitalizado, 395-396	Sequenciador lógico programável, 444	lógicos, 8
Refresh, DRAM, 421	Série	lógicos seqüenciais, pesquisa de falhas, 241-243
Registradores, 132 acumulador, 170, 516-517	CMOS 4000/14000, 288 TTL 74ALS, 267	na base 10, 5 síncrono de transmissão de dados, 344-346
apontador de endereço, 470-471	TTL 74AS, 267	síncronos, 114
B, 170	TTL 74F, 267	SODIMMs, 462
Buffer, 231	TTL 74H, 266	Software de desenvolvimento (para PLDs), 499
carga (de dados), 357	TTL 74LS, 266	Soma
circuitos integrados, <i>veja</i> Circuitos integrados de registradores, 234	TTL 74S, 266 Setando o flip-flop, 107	de produtos (GAL16V8A), 490 em sistema de complemento a 2, 177-179
entrada paralela/saída paralela, 234-237	Sigma (Σ), 177	OR, 32-34
entrada paralela/saída serial, 237-238	Símbolos IEEE/ANSI, 57-58, 214, 240-241, 278-279,	Somador(es)
entrada serial/saída paralela, 238-240	329-330, 347, 353	BCD, 180-182
entrada serial/saída serial, 237	AND, 57-58	binário paralelo, 171-172
contadores e, 191-243 de comandos, 437	bloco de controle comum, 126-127 buffer, 329-330	circuitos integrados, 176-177 completo, com registradores, 174-176
de deslocamento, 135-136	comparador, 353	estudo de casos em pesquisa de falhas, 185-186
bidirecional universal, 240	contador (74293), 201-202	propagação do carry, 175-177
circuitos integrados, 229	definição, 57-58	sistema em complemento a 2, 177-179
circular, 226-227	driver, 329-330	completo, 171
de 8 bits, 240 entrada paralela/saída paralela, 234-237	EX-NOR, 80-81 EX-OR, 79-80	projeto de um, 171-175 simplificação do mapa-K, 173-175
entrada serial/saída serial, 237	flip-flop D, 126-127	paralelo, 171
para a esquerda, 136	flip-flop J-K, 126	paralelo, circuito integrado, 176-177
manutenção (de dados), 357	inversor, 57-58	Spike, 195-196
notação, 175	latch D, 125	SRGn, 241
operação de deslocamento para a esquerda, 136 següência de operações, 175	multivibrador monoestável, 141-143 NAND, 57-58	SSI, 87 Strobe do endereço de coluna (CAS), 455
somador paralelo completo com, 174-176	NOR, 57-58	Strobe do endereço de coluna (CAS), 455 Strobe do endereço de linha (RAS), 455
transferência entre, <i>veja</i> Transferência de dados	notação de dependência, <i>veja</i> Notação de dependência	Strobing, 219
tristate, 357-359	on-shot, 141-143	Substrato, 85-86
Relógio digital, 231-234	OR, 57-58	Subtração
Representação(ões)	para CIs complexos, 57-58	em sistema de complemento a 2, 166 hexadecimal, 169
de números sinalizados, 161-165 usando complemento a 2, 162	para CIs de portas lógicas, 57-58 saída em coletor aberto, 274-276	Subtraendo, 166
de quantidades binárias, 7-8	saídas tristate, 278-279	out and the contract of the co
digital, 2-3	sentido da contagem (+ ou -), 215	Tabela(s)
hexadecimal de números sinalizados, 170	somador completo, 185	de dados, 439-440
lógica alternativa, 50-53	somador paralelo de 4 bits, 185	de estados, 137
numéricas, 2-3 Requisitos de potência para circuitos integrados, 255-256	Símbolos retangulares, <i>veja</i> Símbolos IEEE/ANSI SIMMs, 462	de excitação do circuito, 222 de excitação do flip-flop J-K, 221
RESET, 123	Sinais	de excitação do J-K, 221
Reset principal, 199	digitais e diagramas de tempo, 8	Tabelas-verdade, 31
Ressetando um flip-flop, 109-110	lógicos, denominação, 56	Tamanho do degrau, 380
Resolução, 381 A/D, 393	não-ativos (não-acionados), 56	Técnicas digitais, 3
D/A, 380-381	Sincronização com flip-flop, 130-131 Sistema(s)	Tecnologia de baixa tensão (LVT), 292-294 Tempo
percentual, 381	analógicos, 2	de acesso, 421
ROM (memória somente de leitura), 425-426	analógicos e digitais, 3-5	de aquisição, circuitos de amostragem e retenção, 406
apagada, 425	binário, 6	de conversão (A/D), 394, 398
apagáveis e programáveis (EPROMs), 432-433	comparação com BCD, 21	de estabilização de um D/A, 388
aplicações, 429-441 arquitetura (estrutura), 426-428	conversão de binário para decimal, 15-17 conversão de binário para hexa, 19	de habilitação da saída (t_{OE}), 428-429 de hold (manutenção) (t_{H}), 114-115
buffer de saída, 427-428	conversão de binário para octal, 17, 315, 316	de preparação (setup), 114-115
CD, 434-436	conversão de hexa para binário, 19	de preparação dos dados, 450-451
decodificador de coluna, 426-427	conversão de octal para binário, 17	ROM, 428
decodificador de linha, 426-427	conversões, resumo, 20	Temporizador 555 usado como um multivibrador estável, 145
definição, 421 diagrama em blocos, 425	negação, 163 números sinalizados, representação, 161-165	Tensão de limiar positiva (V_{T+}), 140-141 Tensões indeterminadas, 89
LEITURA, operação de, 425	representando quantidades, 7-8	Teoremas
programação, 425	transmissão paralela e serial, 9	booleanos, 43-45
programada por máscara (MROM), 429	de desenvolvimento (para programação de PLDs), 499	de DeMorgan, 45-47
programáveis (PROMs), 431-432	de monitoração de segurança, 322-323	implicações dos, 46 de mais de uma variável, 44
programável somente uma vez (OTP), 431-432 temporização, 428-429	de numeração, 5-7 binário, <i>veja também</i> Sistema binário, 6	Teste automático de circuitos (usando D/A), 389
testando, 477-478	códigos, veja também Códigos binários, 20-23	Teste do tipo escada, D/A, 389
tipos, 429	comparação entre, 21	Teste estático de precisão, D/A, 389
Roteamento de dados (por MUX), 336-337	decimal, veja também Sistema decimal, 5-7	Tipos de computadores, 11-12
Ruído, 3, 23-24	digital, 5-7 hexadecimal, 18	Tipos de LCDs, 324-325 Transdutor, 377
RWM, veja Memória de Leitura/Escrita	octal, 17-18	Transferência de dados, 132-134
S, 126	resumo, 26	assíncrona, 133
Saída(s)	revisão, 25-26	barramento de dados, 356
de carry, 210	de representação sinal-magnitude, 162	de multiplexadores, 340-347
de contagem terminais, 210-211	de valor posicional, 5 decimal, 5	e armazenamento, 132-134 entre registradores, 359
de fundo de escala (D/A), 378, 380 em coletor aberto, 273-276	conversão de binário para decimal, 15-17	operação, 359
em dreno aberto, 294-295	conversão de decimal para hexa, 19	paralela, 121, 133-134
invertida do flip-flop, 106	conversão de decimal para octal, 17	paralela <i>versus</i> serial, 136
normal do flip-flop, 106	conversão de hexa para decimal, 17-18	registradores de deslocamento, 135-136
totem-pole, 262	faixa de contagem, 16-17	requisito do tempo de manutenção, 134-135

588

Sistemas Digitais Princípios e Aplicações

serial, 135-136
simultânea, 132-133
síncrona, 132-133
Transição negativa, 113
Transições de um sinal de clock, 113
Transientes de corrente, TTL, 272-273
Transistor
com múltiplos emissores, 260
de absorção de corrente, TTL, 262
de fornecimento de corrente, TTL, 262
de pull-down, TTL, 262
de pull-up, TTL, 262
Transmissão Paralela e Serial, 9
Travamento de dados (data lockout), 130
Trepidação de contato, 110-111
Tristate

barramento de dados, 278

buffers, 278
Cls, 278
registradores, 357-359
saídas, 297
TTL 74F (Fast), 267
TTL de alta velocidade, série 74H, 266
TTL de baixa potência, série 74L, 266
TTL Schottky avançado (TTL LS), 267
TTL Schottky de baixa potência avançado (TTL ALS), 266-267
TTL Schottky, série 74S, 266
TTL tristate, 276-279

ULSI, 87
Unidade
Central de Processamento (CPU), veja também

Microprocessador, 11-12, 514

de controle, 11, 514

Varificador de paridade, 83-84 Vetores de teste, 502 Vírgula binária, 6 Vírgula decimal, 5 Vírgula octal, 17-18 Voltímetro digital, 404-405 Write operation, definição, 421 ZIF, 498

Vantagens das técnicas digitais, 3

de entrada, 11 de saída, 11

lógica e aritmética (ULA), 11, 170, 182-185, 513, 515

partes funcionais da, 170 Universalidade das portas NAND e NOR, 47-50